

令和3年度後援会総会・理事会の開催中止と総会の書面開催について

2021年3月24日

東京薬科大学後援会 会員（保護者）の皆様へ

新型コロナウイルスの感染拡大の防止と感染リスクの回避を踏まえ、令和3年5月に開催する後援会総会・理事会は、令和2年度と同様に中止し、総会を書面開催とさせていただきます。このことについては、令和2年度理事会（令和3年3月書面開催）で事前に承認をいただきました。

例年5月開催の総会では、500名近い後援会会員（保護者）の方々に参加していただき、後援会活動の基となる当該年度の事業計画・予算等をご審議ご承認いただいております。

しかし、本年度も一堂に会して会議を行うことのリスクを考え、書面決議で対応いたしたく、後日総会資料を郵送しますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

東京薬科大学後援会  
会長 荒井 好夫

本件に関するお問い合わせ

東京薬科大学後援会事務局（学生サポートセンター内）

TEL：042-676-8978（8：45～17：00 平日のみ、土日祝日は除く）

koenjimu-ml@toyaku.ac.jp 〒192-0392 東京都八王子市堀之内 1432-1